

(七) 112 年發明專利公告發證件數依國際專利三階分類排行 (前 20 名)

排名	國際專利分類 (三階)	分類內容簡述	件數
1	H01L	半導體裝置；其他類目不包括的電固體裝置	5,756
2	G06F	電子數位資料處理	2,388
3	A61K	醫用、牙科用或梳妝用之配製品	1,045
4	G02B	光學元件、系統或儀器	839
5	G06Q	電子商務	796
6	H05K	印刷電路；電氣設備之外殼或結構零部件；電氣元件組件之製造	752
7	G03F	圖紋面之照相製版工藝；其所用材料；其所用原版；其所專用設備	732
8	H04N	影像通信	720
9	H04W	無線通訊網路	715
10	G01N	借助於測定材料之化學或物理性質用以測試或分析材料	659
11	C07D	雜環化合物	632
12	C23C	對金屬材料之鍍覆；用金屬材料對材料之鍍覆	594
13	G01R	測量電變量；測量磁變量	551
14	C08G	用碳 - 碳不飽和鍵以外之反應而得的高分子化合物	550
15	H04L	數位資訊之傳輸	549
16	C08L	高分子化合物之組合物	478
17	G11C	靜態儲存裝置	448
18	A61B	診斷；外科；鑑定	445
19	B32B	層狀產品	443
20	G09G	對用靜態方法顯示可變資訊的指示裝置進行控制之裝置或電路	427

統計日期：113 年 1 月 11 日

註：1. 依專利公告發證案件數由大至小排序。

2. 詳細之國際專利分類內容描述請見國際專利分類第 2023.01 版。